北京企学研教育科技研究院

企学研字[2023]44号

关于召开"2023 第四期职业教育国际合作专题研讨会" 的通知

各有关院校、企业及相关单位:

为继续落实中办国办印发《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》和《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》,助力"一带一路"优质教育资源共享。北京企学研教育科技研究院作为2023一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛第六届虚拟现实(VR)产品设计与开发赛项主承办单位,兹定于决赛期间2023年10月21日-22日在重庆市召开"2023第四期职业教育国际合作专题研讨会",具体内容如下:

一、组织机构

指导单位

金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会中北非国际教育创新联盟 奥地利奥中国际交流协会 COMET 职业能力测评国际联盟

主办单位

北京企学研教育科技研究院

承办单位

重庆科创职业学院

协办单位

杭州万维镜像科技有限公司

二、会议内容

1.2017-2023 金砖国家技能发展与技术创新成果设计与务实合 作。

- 2.金砖国家国际团体标准制定与金砖国家资源服务中心建设机制研讨。
 - 3.中国-北非国家海外培训基地和海外分校合作机制研讨。
 - 4.中国-奥地利国际职业教育对等交流合作机制研讨。
 - 5.企业案例:杭州万维海外服务体系思考及人才培养策略。

三、参会对象

1.2023 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛第六届虚拟现实(VR)产品设计与开发赛项领队、指导教师。

2.2022、2023 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛技术委员会专家委员。

3.拟开展未来技能与人文交流国际合作的院校、企业代表等。

四、会议时间、地点

报到时间: 10月21日下午14:00-18:00

会议时间: 10月22日9:00-12:00; 22日下午离会

报到地点:重庆市永川区萱花路 108 号名豪国际酒店

五、会议费用

会议不收取费用,交通、食宿费用自理。

推荐住宿酒店:

重庆市永川区萱花路108号名豪国际酒店。

六、其它事宜

参加会议的代表请于 2023 年 10 月 18 日前,将参加会议的回执表(见附件1)以邮件方式发送至邮箱: jinzhuan2025@163.com。

七、联系方式

联系人: 刘宇同(18600179266)李 昂(13810532614)

陈杰文(15801092768)周海燕(13366353668)

联系电话: 010-82895227

附件1.会议回执表



附件1.

会议回执表

单位名称				
姓名	性别	职务	手机	邮箱

注:此表复印有效。请参会代表务必于10月18日前将回执电邮至邮箱:jinzhuan2025@163.com。